

美國國家標準及技術研究院公布晶片法補助申請細節及限制



美國商務部 (Department of Commerce, DOC) 旗下國家標準及技術研究院 (National Institute of Standards and Technology, NIST) 於 2023年2月28日發布《晶片與科學法》 (CHIPS and Science Act) 補助具體內容,重點如下:

- 一、申請時間:補助採滾動式錄取模式(rolling basis),先進製程製造補助將於2023年3月31日起開放預先申請(pre-application)與正式申請(full application);成熟製程與其他相關生產設施的製造補助,將分別於2023年5月1日及6月26日開放預先申請及正式申請。
- 二、補助方式與金額:補助分為直接補助(direct funding)、聯邦政府貸款(federal loans)或第三人提供貸款並由聯邦政府提供擔保(federal guarantees of third-party loans)。直接補助的金額上限預計為預估資本支出的15%。每個計畫可透過一種以上之方式獲得補助,然整體補助金額不得超出預估資本支出的35%。

三、申請流程

- 1.意向聲明(statement of interest):申請人須提供半導體製造工廠投資計畫的簡要說明,俾利NIST旗下晶片計畫辦公室(CHIPS Program Office)為未來審查進行準備。
- 2.預先申請:申請人提供更詳盡的計畫內容。晶片計畫辦公室將給予調整意見。
- 3.正式申請:依照晶片計畫辦公室給予的意見修改後,申請人應遞交完整的計畫申請書,內容必須包含投資計畫的技術與經濟可行性之分析。晶片辦公室審核完畢後,會與申請人簽訂不具約束力的初步備忘錄(non-binding Preliminary Memorandum of Terms),記載補助方式與金額。
- 4. 盡職調查(due diligence):在經過上述程序後,晶片計畫辦公室如認為申請人合理且可能(reasonably likely)取得補助,將對申請人進行盡職調查。
- 5.補助發放:通過盡職調查後,DOC將開始準備發放補助。

四、補助規範與限制

- 1.禁止買回庫藏股(stock buybacks):受補助者不得將補助款用於買回庫藏股。
- 2.人力資源計畫:申請人要求的補助金額若超過1億5千萬美元,須額外說明將如何提供員工可負擔且高品質的子女托育服務。
- 3.建造期限:受補助者必須於DOC所決定的特定日期(target dates)前開始或完成廠房建造,否則DOC會視情況決定是否收回補助。
- 4.分潤:補助金額超過1億5千萬美元時,受補助者須與美國政府分享超過申請計畫中所預估之收益,但最高不超過直接補助金額的75%。
- 5.不得於特定國家擴產與進行研究:受補助者於10年內或與DOC合意的期間內,除特定情況下(15 U.S.C. § 4652(a)(6)(C)),不得於特定國家,如中國,進行大規模半導體製造的擴產(material expansion)、聯合研究(joint research)或技術授權(technology licensing),違反者將會被DOC收回全額補助。

你可能會想參加

- → [Online Course] Startup hole in one-Whole introduction for foreign entrepreneurs setting up business in Taiwan
- → 2023 LINE PROTOSTAR 新星創業營-五月場(實體參與報名)
- → 2023 LINE PROTOSTAR 新星創業營-五月場(線上參與報名)
- → 2023年【Skill-up Seminar】新創出海全攻略 Ep.1智財布局:商標×專利-直播場
- → 2023年【Skill-up Seminar】新創出海全攻略 Ep.1智財布局:商標×專利-實體場
- → 亞灣新創園新創資金媒合交流會
- → 亞灣新創園新創政策資源說明會
- → 2023年【Skill-up Seminar】新創出海全攻略 Ep.2海外商業法律實務-直播場
- → 2023年 【Skill-up Seminar】新創出海全攻略 Ep.2海外商業法律實務-實體場
- → 【實體場】2023年國際創育機構交流活動
- → 2023年【Skill-up Seminar】新創營業秘密與資安保障策略-直播場
- → 2023年【Skill-up Seminar】新創營業秘密與資安保障策略-實體場
- → 2023年【Skill-up Seminar】新創代理、經銷、授權-暨海外布局策略-直播場
- → 2023年【Skill-up Seminar】新創代理、經銷、授權-暨海外布局策略-實體場
- → 【新創招募】智慧能源管理解決方案:寶椿電力媒合會
- → 【2023科技法制變革論壇】 高齡科技發展與法制策略論壇
- → 2023年【Skill-up Seminar】新創出海全攻略 Ep.3東亞新創機會與限制-直播場
- → 2023年 【Skill-up Seminar】新創出海全攻略 Ep.4企業ESG規劃實務-實體場
- → 2023年【Skill-up Seminar】新創出海全攻略 Ep.4企業ESG規劃實務-直播場
- → 2023年 【Skill-up Seminar】新創商標與商務契約實務-實體場
- → 2023年【Skill-up Seminar】新創商標與商務契約實務-直播場
- → 供應鏈資安國際法制與政策趨勢分享會
- → 2023 LINE PROTOSTAR 新星創業營 11月最終場 (線上參與報名)
- → 2023 LINE PROTOSTAR 新星創業營 11月最終場 (實體參與報名)
- → 2023年【Skill-up Seminar】新創出海全攻略 Ep.5 歐美稅務法規與實務-實體場
- → 2023年【Skill-up Seminar】新創出海全攻略 Ep.5 歐美稅務法規與實務-直播場
- → 新創採購-政府新創應用分享會
- → 2024年國際創育機構交流活動
- → 智慧港灣/休憩/育樂面面觀-跨界在地合作新商機
- → 新創不容忽視的數位行銷「蝴蝶效應」如何運用數位力為企業注入新生命

吳彬詣

法律研究員 編譯整理

上稿時間: 2023年03月

資料來源:

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY, CHIPS Incentives Program – Commercial Fabrication Facilities (Feb. 28, 2023), https://www.nist.gov/system/files/documents/2023/02/28/CHIPS-Commercial Fabrication Facilities NOFO 0.pdf (last visited Mar. 15, 2023).

延伸閱讀:

趙奕縣,〈美國簽署晶片和科技法案,全球科技業將掀起波瀾〉,資策會科法所,2022/09,https://stli.iii.org.tw/article-detail.aspx?tp=1&d=8879&no=64 (最後瀏覽日: 2023/03/03)。

文章標籤

公私協力 產學研合作 創新創業 半導體